1x 1151 Supermicro MBD-X11SCL-F

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	X11SCL-F
Titre	Supermicro X11SCL-F Intel C242 LGA 1151 (Emplacement H4) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 1151 (Emplacement H4)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®
Nombre de coeurs de processeurs pris en charge	6
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Mémoire interne maximale	128 Go
Mémoire de tension	1.2 V
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2666 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Aspeed AST2500
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur TPM	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de ports PS/2	0
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I210
composant pour	Serveur
Elément de forme de carte mère	micro ATX

Fiche technique	Description
Carte mère chipset	Intel C242
Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, LED, Temperature, Tension
PCI Express x 8 emplacements (Gen. 2.x)	0
PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x)	0
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 2.x)	0
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	1
Type de BIOS	UEFI
Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Version ACPI	6.0
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Code du système harmonisé	84733020
Version UEFI	2.7
Prise en charge de la capacité du module RDIMM	4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Nombre de créneaux DIMM	4
Nombre de processeurs pris en charge	1
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	95 W
Code EAN	0672042327645

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	256.12 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	309.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**309.9 €**